This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EVALUTION OF MATERIAL STRUCTURE

Patent Number:

JP53027483

Publication date:

1978-03-14

Inventor(s):

SHIMADA JUICHI; others: 03

Applicant(s)::

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP53027483

Application

JP19760101657 19760827

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01N21/00; G01J3/44

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To evaluate a wide range of changes in crystallinity of materials such as silicon by utilization of Raman scattering spectrum.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53—27483

⑤ Int. Cl².G 01 N 21/00G 01 J 3/44

識別記号

②日本分類 113 A 31 113 D 4 庁内整理番号 7458—23 6807—49 ❸公開 昭和53年(1978) 3月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂材料構造の評価法

20特

願 昭51-101657

22出

願 昭51(1976)8月27日

⑫発 明 者

嶋田寿一

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地 株式会社日立製作所中央研 ロマニナ

究所内

同

小林啓介

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研

究所内

饱発 明 者 片山良史

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研

究所内

同 小松原毅一

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地 株式会社日立製作所中央研

究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

ZO.

妈 粃土 習

発明の名称 材料構造の評価法

特許請求の範囲

材料のラマン散乱スペクトル中の1または2以上のスペクトル帯に注目し、その半値巾、またはスペクトルピークのすぞの部分の散乱強度が眩材料の結晶性が悪くなるにしたがつて増加することを特徴とする材料構造の評価法。

発明の詳細な説明

本発明は 8 i その他の材料の結晶性、主として 多結晶の粒径をラマンスペクトルの形状から評価 する方法を提供するものであり、特に該材料の構 造が非晶質、多結晶、単結晶と広範囲に変化ない しは存在する場合に特に有効な方法に関するもの である。

例えばSi 薄膜をシラン (SiH。)の熱分解によって石英板上に被着する場合600 C以下で被着、または被着後熱処理した場合は非晶質となり、700 C以上では多結晶となる。この様子は電子

綴向折像で観測出来るが試料を真空中に入れる必 要があるので簡便でない。 しかも多結晶の場合微 結晶の軸がある程度そろうと回折像にスポットが 現われ、結晶性についての定量的な評価が困難で ある。との点ラマン分光法を用いれば真空は不要 であり、Siの様に結晶形が立方晶の場合にはラ マン散乱に異方性が無いので結晶方位を考慮する 必要が無く、簡便に使用出来る。加えて不純物や 格子欠陥に起因するラマン散乱が観測出来る場合 には不純物等の同定が出来る可能性もある。との 様に本発明の方法を用いれば非晶質から多結晶、 単結晶にわたる広範囲の材料構造を簡便に評価出 来る。次にラマン散乱は材料中の格子振動等によ る光の非弾性散乱であり、その散乱の前後でエネ ルギーと運動量が保存する必要がある。第1図は 結晶中に於ける格子振動の分散関係を略記したも のである。プリアンゾーン端の波数9は~10g cm⁻¹程度であるのに対し、光の波数kは可視光近 傍を考えると~1 05cm-1 程度であるからラマン 散乱過程によつて散乱される格子振動は図の

特問 昭53--27483(2)

Q ≥ 0 近傍のモードのみであることがわかる。一次のラマン散乱過程を考えると第 2 図に示すことく Q ≥ 0 近傍の格子振動の放出、吸収に対応して入射光エネルギーの低エネルギー側が散乱光が現われる。これらを通常各々ストークス線、アンチストークス線と呼ばれている。これらの散乱光の波数と入射光の波数の差は ± 4 k となる。ラマンスペクトルは通常 4 k に対してその散乱強度を示す。

今多結晶中でのラマン散乱を考える。粒径が小さくなつてくると(粒径をDとする)2 π/D程度の波数の不確定が出てくる。各微結晶中の分散関係は第1図と変らないと考えて良いからラマンスペクトルには上述の波数のほけによつて変化すると考えて良い。普通固体中の格子振動の分数関係は第1図に示した様に光学分析では波数が大きくなるとエネルギーは下がる。そのため前述の波数のの不確定さの増加はラマンピークより 4 k の小さい側の散乱強度の増加として観測されることになる。

ルの変化の割合は少ないのが普通である。そのため評価に利用するには有利でないことが多い。

本発明の特徴および効果は下記の実施例から明 らかとなるであろう。

奥施例 1

本発明を用いて、Si 薄膜の構造の評価を行う 方法を述べるラマンスペクトルを得るための入射 光としてこうではKr イオンレーザーの 6 4 2 8 A の波長の単色光を用いた。この波長はSi 結晶する の次長の単色光を用いた。この波長はSi 結晶する のでとの光のSi 中への侵入距離は単結晶のある で約10 4 m 位の後さであり、非晶質ではとはの で約10 4 m 位の後さであり、非晶質ではとはの で約10 4 m 位の後さである。このとは 版試料の測定にはかえのでありなる。そその の光と試料の相互作用距離がそれだけ短かくる から測定器は出力100m WのKr イオント サーを光源とは、ダフルモノクロメータで試料い サーを光源とは、光電子増倍管を検 た光子針数方式の光検出器がよる。

第3図はSi について非晶質から多結晶、単結 晶までの顔々の試料についての一次のラマンスペ クトルのすその部分を示す。図を見れば明らかな ごとく非晶質を除く試料ではピークより 1 k の大 きい側は単結晶の場合に一致しており、第1図の 分数関係でk=0でエネルギーが最高となること に対応している。第3図に示すどとく単結晶の場 合熱処理温度が低下するにしたがつて dkの小さ い側の散乱強度が強くをつている。とれは上述の 波数の不確定の増加によつて、より大きを波数領 域まで散乱が可能となることを意味し、このこと は分散関係から明らかなどとく1kの小さい側の 散乱強度が強くなるととに対応している。との様 に前もつて分散関係を調べておけば、微結晶粒径 を測定出来るととになる。上記説明は一次のラマ ン散乱について述べたが二次以上のラマン散乱ス ベクトルについても同様に利用出来る。しかし、 2次のラマン散乱では波数、エネルギー共その保 存側が散乱に関与する格子振動の合計について成 ウオれば良いので、波数の不確定によるスペクト

記録する。

本評価法の有効性を明らかにするための試料として約1 umの8i 薄膜を石英板上にシラン(8iH。) の熱分解法によつて被着したものを用いた。この場合被着時の基板温度によつて8i 薄膜の構造が変化する。第3図はそれらの試料のラマンスペクトルの主要部分である。結晶状態の8i はダイヤモンド型の結晶構造を持ち、完全共有結合結晶であるから一次のラマン活性な格子振動は横型および様型光学モードであり、両者は縮退している。そのため観測される一次のラマンスペクトルはたゞ一つのピークを与えることになる。そのピークが第3図の525cm-1に現われている。第1図の分数関係で言うと q 至0の光学モードの格子振動を放出する過程に対応する。

第3図から明らかなどとく600℃以上の基板温度で被射した場合、一次のラマンスペクトルピークの高 4 k 側は基板温度に依らず、単結晶の場合と一致している。一方 4 k の小さい側はその散乱強度が基板温度の上昇と共に減少し、単結晶の

場合に近ずく。とれらの事実は第1図の分散関係 から次の様に理解出来る。Si被箭時の基板温度 が下がると多結晶粒径が小さくなる。そのため波 数に対するラマン散乱の選択側がゆるくたり、大 きな波数の振動も散乱可能となる。しかし分散関 係から明らかなどとくq = 0の振動数が最も高い から波数に関する選択則がゆるくなつても』kの 大きい側の散乱強度はほとんど変化しない。しか し』kの小さい側の散乱強度は落板温度の低下と 共に増加することになる。基板温度がさらに低く たり650℃以下になるとピークの位倒そのもの が変化し低波数側にすれる。これは分数関係その・ ものが変化したと考えるべきである。電子線回折 の実験によれば (N. Nagas hima&N. Kubota :JJAP14 1105(1975)) 600℃以下では 非晶質であることがわか つており、図中のスペク トルは非晶質 Si の分数関係に対応していると考 'えてよい。この様にして本突施例ではラマン散乱 強度を2種の異なつた波長(例えば525㎝-1と 500cm-1)で測定し、その比を求めることによ

以上のスペクトル帯に注目しその半値巾、またはスペクトルピークのすぞの部分の散乱強度が該材料の結晶性が悪くなるにしたがつて増加することを利用して該材料の結晶性を簡便に測定する材料構造の評価法。

(2) (1)の評価法において、特に散乱強度が大きい一次のラマンスペクトル帯の低波数シフト側の散乱強度が格子欠陥その他の不規則性によつて増加するととを利用した該材料の結晶性の評価法。

(3) (2) の評価法において被評価材料のラマンスペクトルが非晶質と結晶質で大きく異なること、特に一次のラマンスペクトルが非晶質になると低波数シフト側にずれることを利用した非晶質と結晶質の判別法。

図面の簡単な説明

第1図結晶材料中での格子振動の分散関係を説明する図、第2図は一次のラマン散乱過程を説明する図、第3図はシラン(SiH。)の熱分解によつてSi 薄膜を製作する際の基板温度の変化に対するラマンスペクトルの変化を示す図、第4図はラ

り、結晶性の良否を評価することが出来る。

第4図は透過形電子類微鏡像から測定した多結晶 Si 薄膜の平均粒径と同一試料のラマンスペクトルの測定から求めた Akが 5 2 5 cm⁻¹および 5 0 0 cm⁻¹に於けるラマン散乱強度比の関係を示したものである。またスペクトルビークの位置も 粒径に対してブロットしてある。一度この様な関係を求めておけばラマン散乱強度比を測定するだけで平均粒径を求めることが出来る。

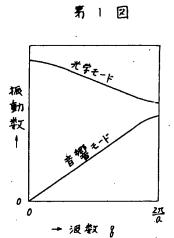
また非晶質と多結晶の明確な定義は無いが、適常電子線回折像でぼやけたリングパターンが出る 状態を非晶質と呼ぶと、第4図では平均粒径30 人の試料は非晶質であることがわかつている。この事実に対応してラマンピークが1kの小さい側にづれるから、このピークシフトを測定することにより非晶質と多結晶の判定も出来ると言う特長をも併せ持つ方法である。

以下、本発明の測定法の要点をまとめると次の様になる。

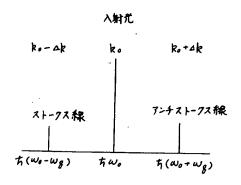
(1) 材料のラマン散乱スペクトル中の1または2

マン散乱スペクトルからSi 腹中の平均結晶粒径 が求めるととを説明する図である。

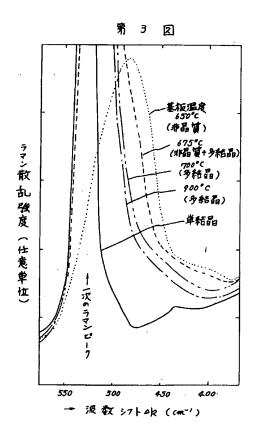
代理人 弁理士 海田利男

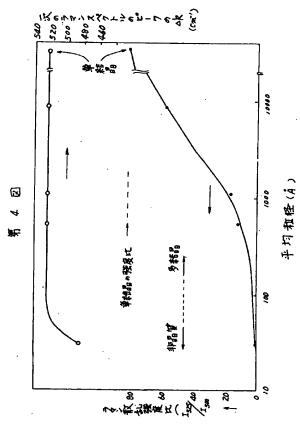


第2回



光子エネルギー(方w)





DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP1156725

Publication date:

1989-06-20

Inventor(s):

MATSUEDA YOJIRO

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP1156725

Application

JP19870316708 19871215

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09G3/36

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the quality of an image by arranging picture element electrodes on an insulating film which covers at least part of an active element and wiring.

CONSTITUTION: There is the insulating film on the element and there are picture element electrodes 4 on it, so thin film transistor TETs 41, 42, 43, and 45 and a data line 47 are covered with the electrode 48. Liquid crystal 49 is driven with an electric field between a counter electrode 51 and the electrode 48. The electrode 48 is formed of a transparent conductive film and polarizing plates are arranged on and under insulating substrates 40 and 50 to form the transmission type display device; when the gap between electrodes 48 is positioned right on the line 47 and a scanning line, wiring operates as a light shield layer and light transmitted through other parts is used effectively to obtain a bright picture with a high contrast ratio, thereby obtaining the excellent image quality.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-156725

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月20日

G 02 F 1/133 G 09 G 3/36 3 2 7

7370-2H 8621-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 表示装置

②特 願 昭62-316708

29出 願 昭62(1987)12月15日

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

⑩代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 細 番

1. 発明の名称 表示装置

2.特許請求の範囲

(1) 第1の絶縁基板上に2次元の能動業子アレイと、前記能動業子に信号を供給する配線と、前記各権動業子に接続された画業電極とを備え、第1及び第2の絶縁基板を対向させて成る間隙に電気光学材料を封入して成る表示装置において、前記能縁度を循え、前記絶縁膜上に画業電極を配置したことを特徴とする表示装置。

(2) 前記画業電極は、各画業電極間の間隙の少なくとも一部が前記配線上に位置するように配置されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表示装置。

(3)前記能動案子及び配線上を覆う絶縁膜の厚

みは、前記能動業子及び配線上では薄く、その他の部分では厚く形成されていることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の表示装置。

(4) 前記画案電極が金属薄膜で形成されている ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の表 示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、表示装置の構造に関する。

〔従来の技術〕

従来の電気光学材料を用いた表示装置の例としては、「日経エレクトロニクス 1984年9月10日号 No.351 P.211-240」に示されるようなものがある。第2図は表示装置の平面図の例であり、データ線12と走査線13の交点に薄膜トランジスタすなわちTFT14が配置され、各TFTには画業電極11が接続されている。第3図は断面図の例であり、20及び30は絶縁基板、21、22、23はそれぞれTF

Tのソース部、ドレイン部、チャネル部、24はゲート絶縁膜、25はゲート電極である。26は層間絶縁膜、27はデータ線、28は画業電極、31は対向電極で、2つの基板間に封入された液晶等の電気光学材料29は、画素電極28と対向電極31との間の電界で駆動される。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明はこのような問題点を解決するものであ り、その目的とするところは、画衆を高密度化し

線3に、ドレイン電極は画素電極1に接続され、 TFTは走査線のタイミングに応じてデータ線の 信号を画案電極に与えるスイッチング素子として 用いられる。第4図において、40は絶縁基板、 41、42、43、45はそれぞれTFTのソー ス部、チャネル部、ドレイン部、ゲート電極であ り、44はゲート絶縁膜である。46は層間絶縁 膜で、47はデータ線である。本実施例において は、これらの業子の上にもう一層の絶縁膜52が あり、その上に画素電極48を形成するため、T FTの上部やデータ線の上部も画素電極で覆うこ とができる、50はもう一つの絶縁基板で51は 透明導電膜から成る対向電極、49は液晶である。 液晶49は対向電極51と画素電極48の間の電 界で駆動される。画景電極48を透明導電膜を用 いて形成し、2つの絶縁基板の上下に偏光板を配 置すると、透過型の表示装置となるが、第1回の 様に画衆電極どうしの間隙がちょうどデータ線と 走査線上にくるようにすれば、これらの配線が遮 光層として働き、それ以外の部分を透過する光は

てもコントラスト比が小さくなったり画面が暗くなったりしないような表示装置を実現するところにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の表示装置は、能動素子及び配線上の少なくとも一部を覆う絶縁膜を備え、前記絶縁膜上に画衆電極を配置したことを特徴とする。

〔作用〕

本発明の上記の構成によれば、画素を高密度化 しても画素電極の占める面積の割合はほとんど変 わらない。従ってコントラスト比が小さくなった り画面が暗くなったりしない。

〔実施例1〕

本発明の表示装置の1実施例における平面図を第1図に、断面図を第4図に示す。本実施例では能動素子としてTFTを用い、電気光学材料として液晶を用いる。この表示装置は第1図のように、データ線2と走査線3、及びそれらの交点に設けられたTFT4と画素電極1とから成る。TFTのソース電極はデータ線2に、ゲート電極は走査

有効に使えるため、高コントラスト比で明るい画 面を得ることができる。一方、絶縁膜52の材料 としてポリイミドやガラス等を用い、液状で塗布 し表面を平坦化した上で、画素電極48にアルミ ニウムや金、プラチナ等の金属を用いると反射型 の表示装置となる。反射型の場合には各TFT間 の間隔を大きくする必要がないため極めて高精細 な画像を得ることができる。反射型の表示装置で あればシリコン基板を用いることもできるが、大 面積の画像を表示する場合、配線の寄生容量が大 きいため適していない、大画面で高精細の画像を 得るには絶縁基板を用いる必要がある。また、反 射型では表示品質を向上させるために各画業に保 持容量を作り込んでも画面の明るさは変わらない. 例えばMOS容量等を用いて液晶の数~数十倍の 容量を付加することができる。これによって、非 常に広い温度範囲で高コントラスト比で面内均一 性の良い画像を再現性良く得ることができる。こ の様な表示装置の応用例としては投射型表示装置 等がある。本発明の表示装置は薄型で高精細かつ

高品質の画像を表示できるためこれを透過型また は反射型のライトバルブとして用いると小型の装置で高品質かつ大画面の画像を表示できる投射型 表示装置が実現できる。

〔実施例2〕

第5図は、第1の実施例と異なる構造のTFTを用いた表示装置の断面図の例である。本実施例においてはゲート電極45がチャネル部の下側にあるため、ゲート絶縁膜44が層間絶縁膜の代わりとなる。第4図と比較すると絶縁膜が一層少なくなっている。この様な構造のTFTでも第1の実施例と同様に絶縁膜52を形成した後画楽電極48を形成することにより同様の画像を得ることができる。

(実施例3)

第6図は本発明の第3の実施例を示す表示装置の断面図の例である。この例では能動素子としてTFTの代わりに2端子型非線形抵抗素子を用いる。2端子素子を用いる場合、第1の絶縁基板60上には配線は走査線65のみで、第2の絶縁基

他の配線は絶縁膜の下にあるため、電気光学材料には必要な信号電圧のみが印加される。したがって画素のすみずみまで透過率または反射率が一様となり高品質の画像が得られ、電気光学材料の信頼性も向上する。

一方、反射型の表示装置として用いる場合には、保持容量を付加することにより高精細かつ高コントラスト比で面内均一性の極めて良い面像を、広い温度範囲で再現性良く得ることができる。また、能動業子の寄生容量によってスイッチング時に生じるオフセット電圧もほとんどなくなるため、フリッカーがなくなり電気光学材料の信頼性も一段と向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は表示装置の平面図、

第2図は従来の表示装置の平面図。

第3団は従来の表示装置の断面図。

第4、5、6図は表示装置の断面図。

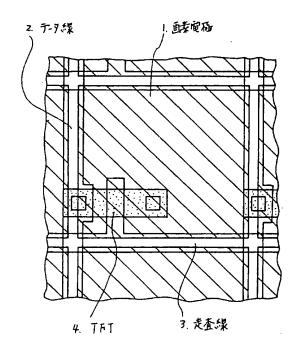
(発明の効果)

以上述べたように本発明の表示装置は、画業電極の占有面積を最大にすることができるため、画業を高密度化しても画面が暗くならない。しかも、配線が遮光層として働くためコントラスト比も大きくとれる。さらに、液晶等の電気光学材料に接する表面には画業電極と対向電極のみが配置され、

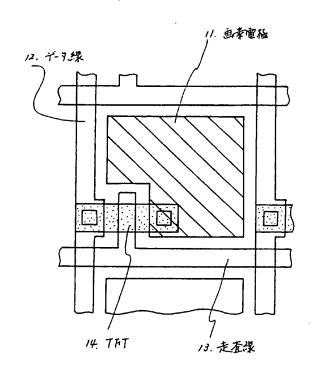
以上

出願人 セイコーエアソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務(他1名)

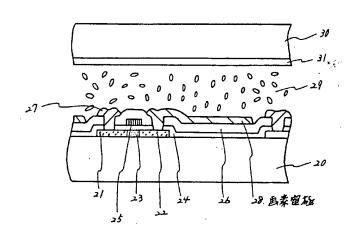
特開平1-156725 (4)

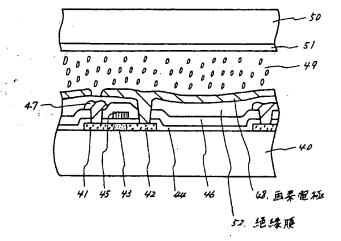


第 1 図



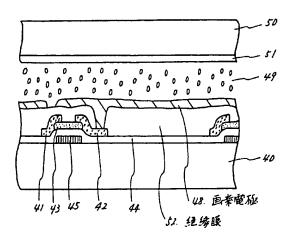
第 2 図

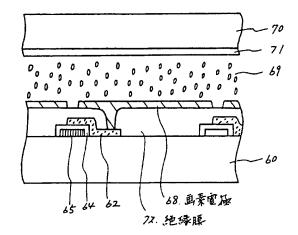




第3四

第4四





第5四

第日図